EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

05134146

PUBLICATION DATE

28-05-93

APPLICATION DATE

06-02-91

APPLICATION NUMBER

03037940

APPLICANT: TOHOKU NAKATANI:KK;

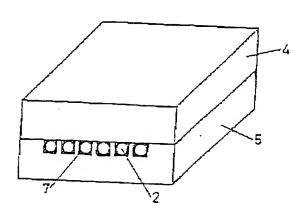
INVENTOR: TEZUKA SHINYA;

INT.CL.

G02B 6/40 G02B 6/36

TITLE

MULTI-FIBER CONNECTOR FERRULE



ABSTRACT: PURPOSE: To enable to position a multi-fiber connector femule by embedding an optical fiber by using a silicon substrate as a substrate for embedding, by forming a rectangular groove by anisotropy etching, and whereby embedding the fiber to carry out positioning.

> CONSTITUTION: A groove is formed on a silicon (110) substrate 5 by anisotropy etching, while a fiber 2 is fixed by a thermal hardening bonding agent 7, and a silicon plate 4 of the same orientation is put thereon as a ceiling plate, and is fixed by a bonding agent, and the end surface is polished, so as to provide a plug. Since the nature of a silicon single crystal and a technique of photolithography are utilized, a groove of high size accuracy is formed. By changing the depth of the groove, different numbers of the fiber 2, such as two or three fibers can be fixed, and positioning of a multi-fiber optical fiber is thus achieved.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(19) E本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出頭公開番号 特開平5-134146

(42)公開日 平成5年(1993)5月28日

(5i) Int.Cl.5

識別記号

. 1

庁内亞理番号

FI

技術表示箇所

G02B 6/40

7139-2K

6/36

7139-2K

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出資景号

特顯平3-37940

平成3年(1991)2月6日

(71)出願人 591042399

株式会社東北中谷

宫城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山

(72) 発明者 皆方 誠

宮城県仙台市宮城野区語ケ谷北1-8-8

(72)発明者 手塚 信哉

宫城県角田市角田字南31

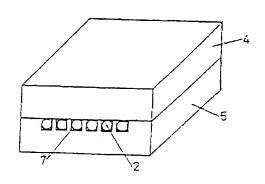
(54)【発明の名称】 多芯光コネクタフエルール

(57)【要約】

【日的】本発明は、光ファイバを埋め込んで位置決めす る多芯光ニネクタフェルールにおいて、埋め込む場合の 茎板としてシリニン(110)茎板を用い、異方性エッ チングによって矩形の碑を開け、そこにファイパを埋め 込み位置決めすることを可能としている。

【清成】シリコン(110) 基板 5 に異方性エッテング により浮を閉けファイバー2を熱硬化性の接着材7で量 定してその上に天坂として同じシリコンプレート4を教 せて接着材で固定して端面を研磨してプラグとする。

【効果】シリコン単結晶の自然の性質とフォトリソグラ フィの技術を利用するため寸法精度の高い溝を形成でき る。しかも詩の様さを変えることによりファイバーを2 本、3本と変えて固定することが出来、多芯ファイバー の位置合わせに適している。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ある基板上の一方向に平行に何本かの滞 が開けられた部分に光ファイバを埋め込んで位置決めす る多芯光コネクタフコルールにおいて、前記基板にシリ コン(110)基板を用い、前記溝を具方性エッテング によって矩形の清を開け、そこにファイバを埋め込み位 置決めすることを特徴とする光コネクタフェルール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

多芯光コネクタのフェルールに係わり、特に光ファイバ やデバイスとの接続の高度化及び高密度に好適な多芯光 ニネクタフェルールに関する。

[0 0 0 21

【従来の技術】 多芯用のコネクタのフェルールには、現 在Si(100)基板に異方性エッテングによって形成 される平行な多数のV漕を利用して作られる例が多い。 Si (100) 基板に形成されたV牌の断面を第1図に 示す。作成方法はシリコン単結晶の面方位が(100) 面のウエハー上にフォトリソグラフィの技術を利用して 20 してプラグとしたものである。 <100>方向と平行に予め設計された幅のストライプ 状のパターンを形成する。それを適当なエッチング液で エッテングすることにより平行なV湾(1)が数本形成 される。前期V清にファイバ(2)を固定してフェルー ルとしている。これはフォトリソグラフィーの技術とシ リコン単結晶の自然の性質を利用しているので非常に精 度の良い溶が作れる。

[00031

【発明が解決しようとする課題】今後、更に大容量の情 り多数本のファイバを使う必要が出てくる。そうする と、ファイバを平面的に配列するよりは立体的に配列し た方が数多くのファイバを同時に接続できて機能的であ る。そう考えると、SI(100)基板によるV隣の場 合は寸法精度を維持しながら立体的にファイバを配列し ようとすると例えば第2回のようにV費を形成しシリニ ン基板を何枚も貼り合わせることになる。そうすると基 坂の厚み(t)だけ間隔が開いてしまい接続面の単位面 積当たりのファイバの本数は多くとれない。更に、基板 を貼り合わせるときに寸法ずれが生じるなどして位置決 40 た。 めが難しくなる。

(00041

【課題を解決するための手段】本発明は、第3回に示す ようにSi(110) 基板を用い前配Si(100) 基 板によるV標形成と同じ方法で矩形の標を形成し、その 潜を利用してファイバを固定する。これは矩形形状であ るため、ビッチ幅は自由自宅に変えることができるこ と、また短形の碑の深さを深くすることにより一本の詩 に複数本のファイバを縦に並べることができることなど

フォトリソグラフィの技術を利用するため非常に寸法精 度の高い溝を形成できる。

[0005]

[実施例]

実施例1 両面研磨されているSi(110) 基板上に 熟酸化により形成したSiOz 膜をフォトリソグラフィ の技術で幅0~500 mm、長さ0、1~100 mmの 長方形のパターンを平行に開稿1~1000 umで数十 本パターン化する。これをアルカリ水溶液を用いて具方 《産業上の利用分野】本発明は光通信等の分野で用いる 10 性ニッテングを行うと第4回に示すようなエッテング形 状が形成できる。図に示すように底面(8)のSi(1 10) に対して測面(9) のSi(111) が垂直に立 っている矩形の溝が形成された。これが本発明の基本的 なフェルールである。これは液温80℃、時間50分で ニッチングしたものである。 エッチング時間は深さがち ようど125μmになるように調節した。第5図は第4 図に示すフェルールの溝にファイバ(2)を熱硬化性の 接着剤で固定してその上に天板として前記と同じシリコ ンプレート (4) を載せて接着剤で固定して端面を研磨

> 【0006】エッテングした基板の清幅wは126~1 27 mm、溝の深さ t は 1 2 4 ~ 1 2 5 mm、底面の平 均の表面租 i R a は 0. 2 μ m 以下に対まっている。実 際にファイバを固定したときのファイバの真の位置から のずれはx、ッ方向ともすべてのファイバにおいてニ 0. 5 μ m 以内 (平均は 0. 2 μ m 程度) に 対まって い る。この値は単一モード光ファイバの接続において 0. 3 d B以下の損失を与えるものである。

【0007】実施例2 第6図は前記と同様な方法で講 報を一度に伝送しようとする要求が高まってくると、よ 30 の深さを250μmにしてファイバを接に2本並べた列 である。作成方法は第5図と同様の方法で作製した。こ れは、更に溝を深くエッチングすることにより縦にファ イバを3本、4本と入れることも可能であり、ファイバ の本数の密度を高めることができる。実際にエッテング した基板の薄幅w1 は、126~127 mm、w2 は1 25~126μm、湾の深さtは249~250μm、 底面の平均組されるは0、2μm以下である。実際にフ アイバを固定したときのファイバの真の位置からのずれ は下設は1世田以内、上景は3世田以内に納まって2

> 【0008】実施例3 第7回のようなシリコンエッチ ング基板 a. こそ作る。

> 【0009】基板a:Si(110)基板に滑幅200 um、清深さ230 um、間隔50 umの矩形譜を3年 ニッテングによって作ったもの。

【9010】 基板b: 基板2の両端を残さないでエッテ ングしたもの。

〔9911〕 基板1の1本の潜に1本のファイバを潜の 側面の片側に凹のように揃え上から基板もをかぶせ接着 の利点がある。更に前述のように単結晶の自然の性質と 印 河で固定する。この構造は、清幅を大きくしてあるため

特開平5-134146

3

ファイバを選に挿入しやすくなっており、更に、ファイバは基長a. bの深の側面に押し付けられて位置決めされるため、実施例2の構造のように1本の標で接方向の位置決めをしているのではないので、滞幅が大きすぎたとさのクリアランスによるファイバの位置ずれは起きない特殊がある。

【区海の原単な説明】

【図1】は来の方法でSi (100) 基板のV溝にファイバを固定した例の断面図。

【过2】: (100) 基収のV濟を使ってファイバを縦 10 (23円上ペた光:)ネクタフェルールの例の断面図。

【図3】本考案のSi(110)基板の矩形溝を使ってファイバを最に2州並べた光コネクタフェルールの断面は

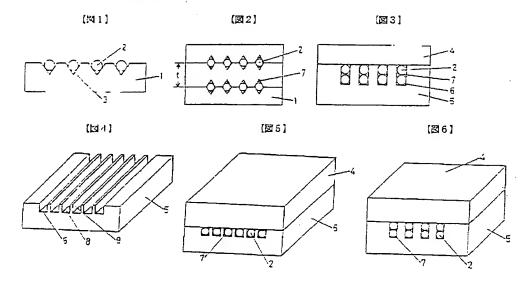
(図4) エ方案のフェルールの型となる基本的なSi (110) 集队の矩形器の例の解視図。

【図 5】本発明の光ニネクタフェルールの一例の斜視図。

【図 6】 本発明の光コネクタフェルールの一例の斜視

【図7】 発明の光コネクタフェルールの一河の斜視図。 【符号の説明】

- 1 Si(100) V清基板
- 2 ファイバ
- 3 V薄
- 4 シリコンプレート
- 5 Si(110)矩形滯基板
- 6 矩形帶
- 7 接着剂
- 8 底面
- 例面



[四7]

